



第二十一届中国国际半导体博览会

The 21th China International Semiconductor Expo

IC CHINA 2024

集合全行业资源
成就大产业对接

2024年9月5—7日

北京·北人亦创国际会展中心

组织机构

主办单位

中国半导体行业协会

承办单位

北京赛迪出版传媒有限公司

协办单位

中国电子工业标准化技术协会
中国气体展商联盟
中国电子材料行业协会
中国半导体行业协会集成电路设计分会
中国半导体行业协会集成电路分会
中国半导体行业协会封装分会
中国半导体行业协会分立器件分会
中国半导体行业协会支撑业分会
中国半导体行业协会 MEMS 分会
北京半导体行业协会
上海市集成电路行业协会
天津市集成电路行业协会
重庆市半导体行业协会

陕西省半导体行业协会
江苏省半导体行业协会
浙江省半导体行业协会
湖北省半导体行业协会
广东省集成电路行业协会
安徽省半导体行业协会
珠海市半导体行业协会
深圳市半导体行业协会
厦门市集成电路行业协会
大连市半导体行业协会
南京市集成电路行业协会
合肥市半导体行业协会
苏州市集成电路行业协会

无锡市半导体行业协会
广州市半导体协会
成都市集成电路行业协会
山东半导体商会
河北半导体产业联盟
北京大益会展有限公司
中汽研软件测评（天津）有限公司
无锡博智企业管理咨询有限公司
安徽麦坤传媒科技有限责任公司
北京国信唯实信息技术研究院有限公司
北京亚艾特展览有限公司
和众展业（广州）国际展览有限公司
广东中科航国际会展有限公司

海外协办单位

美国半导体行业协会
欧洲半导体行业协会
日本半导体行业协会

韩国半导体行业协会
马来西亚半导体行业协会

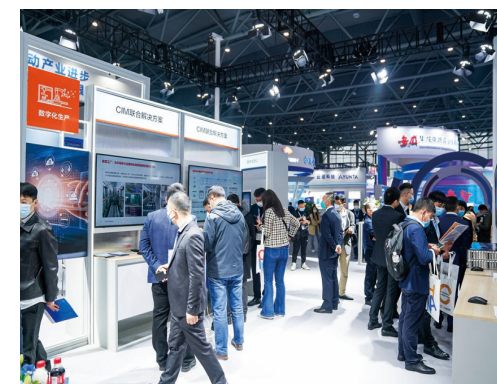
展会概况

作为中国半导体行业协会主办的唯一展览会，自 2003 年起已连续成功举办二十届，是我国半导体行业年度最具权威和专业性的重大标志性活动。第二十一届中国国际半导体博览会（IC CHINA）将于 2024 年 9 月 5 — 7 日在北京·北人亦创国际会展中心举办，为半导体和集成电路行业提供一个集行业推广、技术交流、产业对接、人才培育于一体的综合性行业服务平台。

IC CHINA 2024 以“集合全行业资源·成就大产业对接”为发展主题，聚焦半导体产业链、供应链及超大规模应用市场，全景展现半导体产业的发展趋势和技术创新，促进行业交流合作。汇聚全球行业资源，提升企业在新一轮半导体产业变革中的核心竞争力，助力从业者通过技术创新及联结产业链供应链全面布局，赢得海内外市场发展机遇。

本届展会以“引领·赋能·链接·互通”的理念精心打造，全方位、多场景涵盖半导体产业链供应链的创新技术及前沿解决方案，凝聚业内人士加强对研发制造和超大规模应用市场变化的重点关注，共同探索前沿的新技术、新模式和新业态。

展览规模 **40000+** 平方米，预计参展企业达 **800+** 余家，预计嘉宾、专业采购商和观众可达到 **50,000+** 人次。



技术创新引领集成电路全产业链变革

设置 7 大特色展区
全方位助力企业展示技术实力

展会亮点

资源精准对接

大会注重实际成果转化，利用赛迪和中国半导体行业协会的国际国内资源整合能力，在产业供需对接和区域招商引资推介上重点发力，组织邀请应用市场企业召开关键需求发布会及参观展览会，搭建集成电路产业链上中下游直接对话平台，助力供需精准对接，催化一批高水平、代表性项目达成合作意向并进行现场签约。

汇聚全球资源

结合赛迪资源及中半协在联合世界半导体理事会（WSC）的影响力，汇聚全球行业资源，开通国际化通道，提升企业在新一轮半导体产业变革中的核心竞争力，助力从业者通过技术创新及联结产业链供应链全面布局，为区域半导体和集成电路产业链上下游、产供销企业精准对接搭建全球化发展桥梁。

助力企业宣传

大会将借助中国半导体行业协会、赛迪与政府及领先企业的粘合度，助力企业提高曝光度，提供同行技术交流平台，为企业汇聚新动能使合作领域不断拓宽，共谋发展，共享未来。

权威报告发布

赛迪专业从事软科学研究工作，始终致力为政府提供决策咨询和支撑服务。为实现打造世界级集成电路产业集群的平台，深入研究集成电路产业的发展趋势、技术创新和市场动态，为行业提供全面的智力支持，大会将发布权威报告和白皮书。

展览规划

● 展区一：产业链展区

内设半导体材料和电子元器件、设计、设备、制造、封测五个分区，全面展示半导体产业链上下游创新产品、前沿技术设备和企业综合实力形象，汇聚全球资源，展示全球集成电路体系的分工合作，促进产业链供应链资源要素的聚集、聚力、创新 and 交流合作，维护全球集成电路产业链供应链稳定性、创新性。

● 展区二：地方展团

展示全国各地地方协会及产业园在集成电路方面的产业特色以及相关发展成果、科技创新，共同打造集成电路产业交流平台。

● 展区三：化合物半导体展区

展示化合物半导体的主要材料包括砷化镓、磷化铟、氮化镓、碳化硅、金刚石、氧化镓等化合物半导体。展示化合物半导体主要在国防、航空航天、石油勘探、宽带通讯、汽车制造、智能电网等领域的重要应用。

● 展区四：新兴应用场景

重点展示半导体在汽车、储能、智能终端等领域的应用创新，展示集成电路领域超大规模应用市场的丰富成果，激发国内外解决方案商之间的交流协助。

● 展区五：半导体第三方服务展区

主要展示厂建设、仓储运输、测试、洁净、泵阀、产业投资，法律援助等半导体配套服务产业的风采，助力半导体产业高质量发展。

● 展区六：产教融合展区

与全国有关院校联合强化集成电路产业创新人才培养机制、加强人才建设，搭建人才对接平台。

● 展区七：国际洽谈展区

聚焦国际知名企业、展示全球前瞻技术设备，深化全球技术交流合作，探索前沿问题，共享商机、共建繁荣。助力国内企业加快提升国际化经营能力和国际竞争力，拓展加快建设世界一流企业的空间。

汇聚行业顶级智慧 共谋集成电路发展新格局

强大宣传攻势
精准买家邀约

同期活动

IC China2024 汇聚半导体行业知名专家学者、科研院所、行业协会、企业代表共同举办多场的专题研讨活动，聚焦行业热点话题，解读中国半导体行业发展模式。为产业呈现多样化的活动：产业对接会、新品发布会、行业赛事以及人才招聘会，实现产学研融合。

- 开幕式及主旨论坛
- 全球 IC 企业家大会
- 光储能产业协同发展论坛
- 人工智能芯片生态发展论坛
- 车芯联动创新发展论坛
- 先进封装测试与创新应用论坛
- 半导体产教融合论坛
- 先进存储协同创新论坛
- 半导体新材料技术创新论坛
- “中国芯”集成电路产业专场活动

● 全球 IC 企业家大会

2024 全球 IC 企业家大会以凝聚全球智慧、共享发展经验为宗旨，致力于为全球集成电路领域的企业家和广大从业者搭建互动共赢的交流平台，聚焦行业热点话题，分享前沿技术、创新应用和商业模式，探讨产业可持续发展机遇，为推动产业发展和生态协作建言献策。大会将邀请政府主管部门领导、世界半导体理事会（WSC）各成员国半导体行业协会代表、国内外集成电路领军企业、生态合作伙伴、重点用户企业发表演讲。全球 IC 企业家大会已成功举办四届，已经成为全球集成电路行业交流经验、凝聚共识，展现产业最新理念、先进经验与前瞻观点的舞台。

诚挚邀约

展会以立体式的宣传渗透业内专业人士，利用大众媒体、专业媒体、专业市场、互联网等为传播渠道面向各大采购商、经销商与代理商。

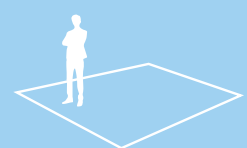
主办方还将携手世界半导体理事会（WSC）理事成员单位联合邀观，吸引更多海内外合作伙伴和投资者。

- 智能装备制造
- 汽车电子
- 智能机器人
- 人工智能算力基础设施
- 消费电子
- 高端智慧医疗
- 新一代计算
- 光伏新能源

展位销售价格

光地（36 m²起租）

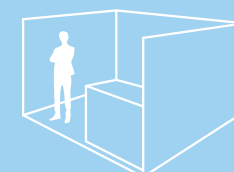
人民币 1500 元 / m²
美元 260 美元 / m²



不提供家居及电力设施，由参展企业自行设计并搭建。

标准展位（9 m²）

人民币 15000 元 / 个
美元 2500 美元 / 个



展位内提供以下设施：
公司名称楣板、围板、一张咨询桌、两把折叠椅、两盏射灯、5A/220V 电源插座一个、地毯。



部分重磅参展商



官方微信

敬请登陆www.ic-china.com.cn, 扫码关注“中国国际半导体博览会”公众号。
 敬请垂询组委会热线电话: 010-8855 9768/8799/8789/8802
 邮箱: zhouhao@ccidmedia.com

北京赛迪出版传媒有限公司
 地址: 北京市海淀区紫竹院路66号 邮编: 100081